半導体工場マップ2027　スポンサー募集

■配布展示会名：Semicon Japan 2026（東京ビッグサイト）
■会　　期：2026年12月9～11日（来場者見込130,000名）
■配 布 部 数：5000部以上
■配 布 方 法：展示会場入口数カ所および協力企業ブース
■マ ッ プ 仕 様：A2（天地594mm×左右420mm）・4色

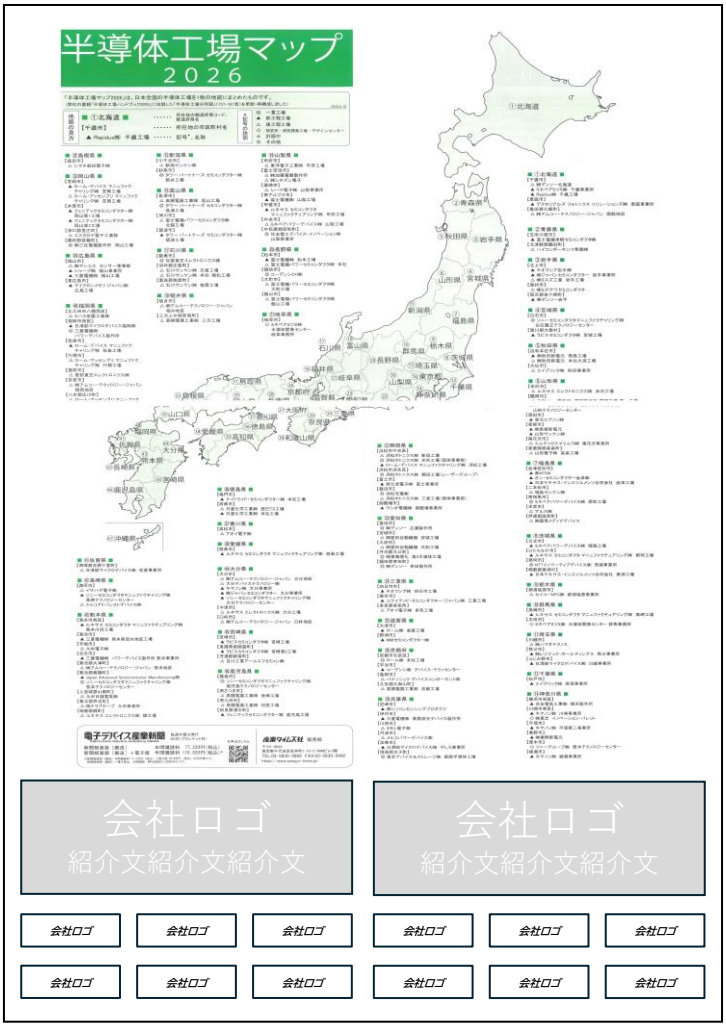
■スポンサー料金　※いずれのスポンサーもご希望部数のマップを進呈いたします（100部まで）

【シルバー】30,000円（税別）
企業・団体ロゴ（小）掲載

【ゴールド】110,000円（税別）　※原稿制作費込み
企業・団体ロゴ（大）および紹介文等掲載（サイズ：天地99mm×左右188mm）

【プラチナ】220,000円（税別）　※原稿制作費込み
企業・団体ロゴ（大）および紹介文等掲載（サイズ：天地99mm×左右188mm）
電子デバイス産業新聞12/3号に広告掲載（サイズ：天地99mm×左右188mm　※1色）

■申し込み締切：2026年10月30日（金）



掲載イメージ

お問い合わせ先
株式会社産業タイムズ社　事業開発部
〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル3階
電話：03-5835-5895
メール：pd@sangyo-times.co.jp

Sangyo Times